

2025年度上期 決算補足説明資料

2025年11月6日



2025年度上期 業績

(単位：億円)

		2024年度		2025年度				前年同期比		前第1四半期比	
		上期	利益率	第1四半期	第2四半期	上期	利益率	増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	基板	818		427	493	920		102	12.5%	66	15.5%
	電子機器	164		104	91	195		31	18.9%	-13	-12.5%
		982		531	584	1,115		133	13.6%	53	10.0%
営業利益	基板	86	10.5%	48	52	100	10.9%	14	16.3%	4	8.3%
	電子機器	7	4.3%	8	6	14	7.2%	7	100.0%	-2	-25.0%
		93	9.5%	56	58	114	10.2%	21	22.9%	2	3.6%
経常利益		80	8.2%	49	65	114	10.2%	34	41.9%	16	32.7%
当期純利益		63	6.5%	38	56	94	8.4%	31	48.3%	18	47.4%
期中平均為替レート (JPY/USD)		152.46		143.72	148.35	146.04					

2025年度上期 商品別売上実績

(単位：億円)

	2024年度		2025年度			前年同期比		前第1四半期比	
	上期		第1四半期	第2四半期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
車載	454		221	248	469	15	3.3%	27	12.2%
スマホ・タブレット	121		60	72	132	11	9.1%	12	20.0%
情報通信	89		48	70	118	29	32.6%	22	45.8%
半導体PKG基板	7		4	7	11	4	57.1%	3	75.0%
モジュール基板	63		36	38	74	11	17.5%	2	5.6%
アミューズメント、スマート家電、 産業機器、その他	84		58	58	116	32	38.1%	0	0.0%
EMS	85		45	42	87	2	2.4%	-3	-6.7%
ODM	79		59	49	108	29	36.7%	-10	-16.9%
電子機器	164		104	91	195	31	18.9%	-13	-12.5%
合計	982		531	584	1,115	133	13.6%	53	10.0%

2025年度上期 仕様別売上実績

(単位：億円)

		2024年度	2025年度			前年同期比		前第1四半期比	
		上期	第1四半期	第2四半期	上期	増減額	増減率	増減額	増減率
	4層板以下	221	102	109	211	-10	-4.5%	7	6.9%
	6層板以上	166	84	91	175	9	5.4%	7	8.3%
	多層貫通基板	387	186	200	386	-1	-0.3%	14	7.5%
	8層板以下	250	114	150	264	14	5.6%	36	31.6%
	10層板以上	147	113	120	233	86	58.5%	7	6.2%
	ビルドアップ基板	397	227	270	497	100	25.2%	43	18.9%
	半導体PKG基板	7	4	7	11	4	57.1%	3	75.0%
	リジッドフレキ、フレキ、 放熱、大電流、その他	27	10	16	26	-1	-3.7%	6	60.0%
	EMS	85	45	42	87	2	2.4%	-3	-6.7%
	ODM	79	59	49	108	29	36.7%	-10	-16.9%
	電子機器	164	104	91	195	31	18.9%	-13	-12.5%
	合計	982	531	584	1,115	133	13.6%	53	10.0%

注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。